

環境部 函

地址：100006 臺北市中正區中華路一段83號

聯絡人：李鍾秀

電話：02-23222050#66121

電子信箱：zhongxiu.li@moenv.gov.tw

受文者：社團法人中華民國大地工程技師公會

發文日期：中華民國115年3月13日

發文字號：環部授氣字第1159102740號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

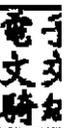
附件：會議議程 (1159102740-0-0.pdf)

主旨：本部訂於115年3月18日（星期三）下午1時至2時30分，假南港展覽館2館7樓701E，舉辦2026智慧城市展-「淨零轉型論壇II：綠色科技」，敬請貴單位踴躍派員出席，請查照轉知。

說明：

- 一、為推動臺灣2050淨零轉型，國家發展委員會提出之「臺灣總體減碳行動計畫」將「科技創新」納入六大制度創新之一。本論壇聚焦探討綠色科技之發展趨勢、策略布局及治理推動，並以跨部會、跨領域對話串聯政策、研發、金融及產業之行動路徑。
- 二、檢附本次會議議程（如附件）與報名連結，敬邀踴躍參與：<https://pse.is/8t8m9y>。
- 三、為響應環保，請自備環保杯及可重複使用之環保袋。

正本：行政院能源及減碳辦公室、經濟部、內政部、交通部、農業部、國家科學及技術委員會、金融監督管理委員會、直轄市政府、縣（市）政府、直轄市環保機關、縣（市）環保機關、中華民國全國工業總會、中國土木水利工程學會、社團法人中國工程師學會、中華民國運輸學會、中華民國建設機械道路安全協會、社團法人中華鋪面工程學會、社團法人中華民國大地工程學會、社團法人中華民國隧道協會、台灣區預拌混凝土工業同業公會、新北市工程技術顧問商業同業公會、臺灣



區綜合營造業同業公會、臺灣區基礎工程學會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、社團法人中華民國大地工程技師公會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣區瀝青工業同業公會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信託業商業同業公會、社團法人台灣金融服務業聯合總會

副本：

電子公文
2015/03/13
交換



裝

訂

線

